



Be Quiet! Shadow Rock Slim - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket 754, Socket 940, LGA775, Socket 939, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151)

Aluminium mit Kupferbasis - 135 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Be Quiet!
Hersteller Art. Nr.	BK010
EAN/UPC	4260052183632

Beschreibung

Mit der Einführung des Shadow Rock Slim bringt be quiet! leise Premium-Kühlungstechnologie in kompakte Systeme. Der Shadow Rock Slim ist nicht einfach nur „ein platzsparender Kühler“ - er ist ein erstklassiger Performer und perfekt geeignet für Gaming- sowie kompakte Multimedia- und Grafik-PCs.

Ausgestattet mit einem konkurrenzlosen Preis-Leistungs-Verhältnis, dem für be quiet! typisch leisen Betrieb und einer ausgeprägten Detailverliebtheit ist der Shadow Rock Slim die beste Wahl insbesondere für kompakte Systeme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	be quiet! Shadow Rock Slim Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Wärmeleitpaste
Kompatibilität	Socket 754, Socket 940, LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket
Kühlermaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Lüfterdurchmesser	135 mm
Gebälsehöhe	22 mm
Lüfterlager	Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit	1400 U/min
Luftstrom	115 m³/h (67.8 cfm)
Geräuschpegel	11.5/18.7/23.7 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	4 Kupfer-Heatpipes (6 mm)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.7 cm x 7.4 cm x 16.1 cm
Gewicht	729 g
Funktionen	Bis zu 160 W Verlustleistung (TDP)

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Wärmeleitpaste
Breite	13.7 cm
Tiefe	7.4 cm
Höhe	16.1 cm
Gewicht	729 g
Kühlkörper und Lüfter	
Kompatibel mit	Socket 754, Socket 940, LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket
Kühlmaterial	Aluminium mit Kupferbasis
Heatsink-Abmessungen	161 mm x 130 mm x 52 mm
Lüfterdurchmesser	135 mm
Gebläsehöhe	22 mm
Lüfterlager	Rifle Bearing
Drehgeschwindigkeit	1400 U/min
Luftstrom	115 m³/h (67.8 cfm)
Luftdruck	2.1 mm
Geräuschpegel	11.5/18.7/23.7 dBA
Geräusch- und Leistungsdetails	11.5 dBA bei 600 U/min 18.7 dBA bei 900 U/min 23.7 dBA bei 1400 U/min
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.11 A
Merkmale	4 Kupfer-Heatpipes (6 mm)
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Bis zu 160 W Verlustleistung (TDP)
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre